



Pasta termiczna 15G

TG-G15-02

DOBRE SCHŁODZONE PODZESPOŁY KOMPUTERA

- Praktyczne opakowanie do łatwego stosowania



Cechy produktu

- Pasta termiczna przeznaczona do scalania z radiatorami
- Ułatwia odprowadzanie ciepła z procesora, chipsetu i procesora do radiatora
- Doskonała impedancja termiczna
- Zapewnia stabilność, doskonale scala, nie rozwarstwia się, nie utlenia.
- Nie przewodzi prądu elektrycznego

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie
Objętość kartonu
Waga kartonu, kg
Wymiary opakowania:
Wymiary kartonu D x S x W
Kraj pochodzenia
Kod kreskowy EAN
Kod celny

400
0.059
11.87
35x30x30 mm
490x350x345 mm
CN
8716309102698
3402909000

Specyfikacja

Waga netto: 15 g (23 gw opakowaniu)
Wymiary: 30 (średnica) x 35 mm
Kolor: szary
Przewodność cieplna: > 4,63 W / mK
Impedancja cieplna < 0,0087 ° C-in2 / W
Spadek masy po 96 godzinach w 100 ° C: < 0,15%
Dopuszczalność @ 106 Hz: 2,4
Opór objętościowy: 5,0 x 10E13 (Ohm cm)
Wytrzymałość dielektryczna: 2,5 KV / mm
Temperatura pracy: -30 ~ 280 ° C
Gęstość: > 3,15 g / cm3
Zmienność: < 0,15% @ 100?

Certyfikaty

